

二选一模拟开关电路

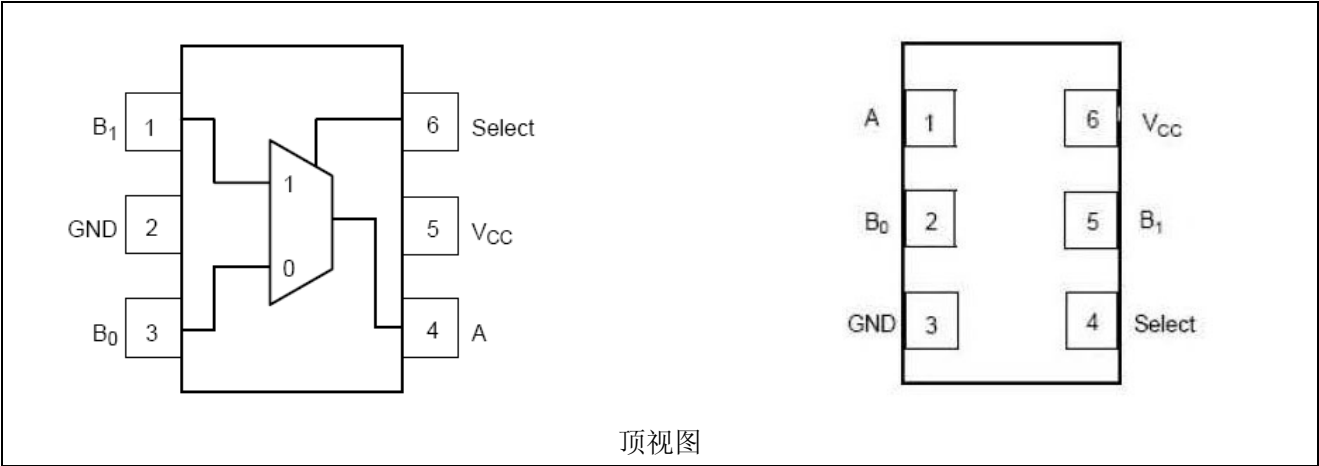
概述

J O 5379 是一款基于 CMOS 工艺的模拟开关。具有低功耗、低传输延迟和低输出阻抗的良好特性。模拟信号和数字信号的电压输出范围可从  $V_{CC}$  至 GND。Select 输入端有过压保护，允许输入电压高过  $V_{CC}$ ，最高可达 7V 而管脚不会被烧毁。

功能特点

- 低功耗
- 高传输速度
- 标准 CMOS 的逻辑电平翻转
- 高带宽，线性度高
- 可用于 NTSC/PAL 视频，音频，SPDIF 和 HDTV 的开关
- 可用于时钟开关和数据选择开关
- 低输出阻抗
- 先断后开保护,防止短路
- 工作温度-55℃~+125℃
- 封装形式 SC70-6(J O 5379), DFN6(J O 5379Y)

管脚排列图



管脚说明

管脚	I/O	功能
A, B <sub>0</sub> , B <sub>1</sub>	I/O	数据端口
Select	I	控制选择
V <sub>CC</sub>	—	电源端
GND	—	地



## 功能说明

Select 输入端	功能
L	B <sub>0</sub> 连接到 A
H	B <sub>1</sub> 连接到 A

## 极限参数

参数	符号	范围	单位
电源电压	V <sub>CC</sub>	-0.5~+7.0	V
开关电压 (注释 1)	V <sub>S</sub>	-0.5~V <sub>CC</sub> +0.5	V
输入电压 (注释 1)	V <sub>IN</sub>	-0.5~+7.0	V
输入钳位二极管电流@ V <sub>IN</sub> <0V	I <sub>IK</sub>	-50	mA
输出电流	I <sub>out</sub>	128	mA
电源到地电流	I <sub>CC</sub> /I <sub>GND</sub>	100	mA
存储温度范围	T <sub>stg</sub>	-65~+150	°C
最高结点温度	T <sub>J</sub>	150	°C
导线温度 (焊接, 10 秒内)	T <sub>L</sub>	260	°C
总功耗 (85°C)	P <sub>D</sub>	180	mW

超过 DC 极限参数的最大值可能造成电路的不可修复的损坏。如无特殊情况，确保整个工作系统下的电源电压，工作温度，输入/输出的负载特性在上述范围内。

注释 1：输入/输出的负电压可根据输入/输出的钳位二极管电流范围有所超出。

## 工作环境(注释 2)

参数	符号	最小	最大	单位
电源电压	V <sub>CC</sub>	1.65	5.5	V
Select 端输入电压	V <sub>IN</sub>	0	V <sub>CC</sub>	V
开关端输入电压	V <sub>IN</sub>	0	V <sub>CC</sub>	V
输出电压	V <sub>OUT</sub>	0	V <sub>CC</sub>	V
工作温度	T <sub>A</sub>	-55	+125	°C
输入上升和下降时间	t <sub>r</sub> , t <sub>f</sub>			ns/V
输入电压 V <sub>CC</sub> =2.3V-3.6V		0	10	
输入电压 V <sub>CC</sub> =4.5V-5.5V		0	5.0	

注释 2：Select 端输入电压必须设为高电平或低电平，不能悬空。

电参数

参数	标识	测试条件	V <sub>CC</sub>	T <sub>A</sub> =25℃			T <sub>A</sub> =-40℃～+85℃		单位
				最小	标准	最大	最小	最大	
DC 特性									
V <sub>IH</sub>	高电平输入		1.65-1.95				0.75V <sub>CC</sub>		V
			2.3-2.8				1.5		
			3-5.5				0.7 V <sub>CC</sub>		
V <sub>IL</sub>	低电平输入		1.65-1.95					0.25V <sub>CC</sub>	V
			2.3-2.8					0.4	
			3-5.5					0.3 V <sub>CC</sub>	
I <sub>IN</sub>	输入漏电流	0< V <sub>IN</sub> <5.5V	0-5.5		±0.05	±0.1		±1	uA
I <sub>OFF</sub>	关闭状态漏电流	0< A,B< V <sub>CC</sub>	1.65-5.5		±0.05	±0.1		±1	uA
I <sub>CC</sub>	静态电流	V <sub>IN</sub> =V <sub>CC</sub> or GND I <sub>OUT</sub> =0	5.5			1.0		10	uA
	模拟电平输入范围		V <sub>CC</sub>	0		V <sub>CC</sub>	0	V <sub>CC</sub>	V
R <sub>ON</sub>	开关导通电阻（注释3）	V <sub>IN</sub> =0V, I <sub>O</sub> =30mA	4.5		3.0			7.0	Ω
		V <sub>IN</sub> =2.4V, I <sub>O</sub> =-30mA			5.0			12	Ω
		V <sub>IN</sub> =4.5V, I <sub>O</sub> =-30mA			7.0			15	Ω
		V <sub>IN</sub> =0V, I <sub>O</sub> =24mA	3.0		4.0			9.0	Ω
		V <sub>IN</sub> =3V , I <sub>O</sub> =-24mA			10			20	Ω
		V <sub>IN</sub> =0V, I <sub>O</sub> =8mA	2.3		5.0			12	Ω
		V <sub>IN</sub> =2.3V, I <sub>O</sub> =-8mA			13			30	Ω
		V <sub>IN</sub> =0V, I <sub>O</sub> =4mA	1.65		6.5			20	Ω
		V <sub>IN</sub> =1.65V, I <sub>O</sub> =-4mA			17			50	Ω
R <sub>RANGE</sub>	全信号范围导通电阻（注释3）(注释7)	I <sub>A</sub> =-30mA 0≤V <sub>Bn</sub> ≤V <sub>CC</sub>	4.5					25	Ω
		I <sub>A</sub> =-24mA 0≤V <sub>Bn</sub> ≤V <sub>CC</sub>	3					50	Ω
		I <sub>A</sub> =-8mA 0≤V <sub>Bn</sub> ≤V <sub>CC</sub>	2.3					100	Ω
		I <sub>A</sub> =-4mA 0≤V <sub>Bn</sub> ≤V <sub>CC</sub>	1.65					300	Ω
ΔR <sub>ON</sub>	通道间导通	I <sub>A</sub> =-30mA	4.5		0.15				Ω



	电阻匹配（注释3）（注释4） （注释5）	$V_{Bn}=3.15$							
		$I_A=-24mA$ $V_{Bn}=2.1$	3		0.2				$\Omega$
		$I_A=-8mA$ $V_{Bn}=1.6$	2.3		0.5				$\Omega$
		$I_A=-4mA$ $V_{Bn}=1.15$	1.65		0.5				$\Omega$
$R_{FLAT}$	导通电阻平坦度（注释3） （注释4）（注释6）	$I_A=-30mA$ $0\leq V_{Bn}\leq V_{CC}$	5		6.0				$\Omega$
		$I_A=-24mA$ $0\leq V_{Bn}\leq V_{CC}$	3.3		12				$\Omega$
		$I_A=-8mA$ $0\leq V_{Bn}\leq V_{CC}$	2.5		28				$\Omega$
		$I_A=-4mA$ $0\leq V_{Bn}\leq V_{CC}$	1.8		125				$\Omega$
AC 特性									
$t_{PHL}$ $t_{PLH}$	传输延迟（注释8）	图 1 $V_I=OPEN$	1.65-1.95						nS
			2.3-2.7					1.2	nS
			3.0-3.5					0.8	nS
			4.5-5.5					0.3	nS
$t_{PZL}$ $t_{PZH}$	打开时间 （A 到 Bn）	图 1 $V_I=2*V_{CC}$ for $t_{PZL}, V_I=0V$ for $t_{PZH}$	1.65-1.95			23	7.0	24	nS
			2.3-2.7			13	3.5	14	nS
			3.0-3.5			6.9	2.5	7.6	nS
			4.5-5.5			5.2	1.7	5.7	nS
$t_{PLZ}$ $t_{PHZ}$	关闭时间 （A 端口 到 B 端口）	图 1 $V_I=2*V_{CC}$ for $t_{PLZ}, V_I=0V$ for $t_{PHZ}$	1.65-1.95			12.5	3.0	13	nS
			2.3-2.7			7.0	2.0	7.5	nS
			3.0-3.5			5.0	1.5	5.3	nS
			4.5-5.5			3.5	0.8	3.8	nS
$t_{B-M}$	先断后通时间（注释7）	图 2， $C_L=50pF$ ， $R_L=600\Omega$	1.65-1.95				0.5		nS
			2.3-2.7				0.5		nS
			3.0-3.5				0.5		nS
			4.5-5.5				0.5		nS
Q	电荷注入（注释7）	图 3， $C_L=0.1nF$ ， $V_{GEN}=0V$ ， $R_{GEN}=0\Omega$	5.0		7.0				pC
			3.3		3.0				pC
OIRR	关闭隔离（注释9）	图 4， $R_L=50\Omega$ ， $f=10MHz$	1.65-5.5		-57				dB
Xtalk	串扰	图 5， $R_L=50\Omega$ ， $f=$	1.65-5.5		-54				dB



		10MHz							
BW	-3dB 带宽	图 8, $R_L=50\Omega$	1.65-5.5		250M				Hz
THD	总谐波失真 (注释 7)	$R_L=600\Omega$ , $0.5V_{P-P}$ $f=600\text{Hz}-20\text{k Hz}$	5.0		0.011				%
$C_{IN}$	输入端电容 (注释 10)		0		2.3				pF
$C_{IO-B}$	B 端口关断时的 断开电容 (注释 10)	图 6	5.0		6.5				pF
$C_{IOA-ON}$	A 端口打开时的 导通电容 (注释 10)	图 7	5.0		18.5				pF

注释 3: 通过测量 A, B 两端口之间的电压差与流过两端口的电流之比来获得。导通电阻由 A, B 两端口上电压较低的端口决定。

注释 4: 不包含因封装而引入的负载特性。

注释 5: 在给定的  $V_{CC}$ , 温度和电平范围下  $\Delta R_{ON} = R_{ON\max} - R_{ON\min}$ 。

注释 6: 导通电阻平坦度是指在规定条件范围下, 导通电阻的最大值与最小值之差。

注释 7: 设计仿真值。

注释 8: 该项参数是设计仿真值而非实测值。在理想电压源(零输出负载)情况下, 传输延迟将好于负载为 50pF 的负载电容的情况。

注释 9: 关闭隔离= $20\log_{10}[V_A/V_{Bn}]$ 。

注释 10:  $T_A=+25^\circ\text{C}$ ,  $f=1\text{MHz}$ , 不包含因封装而引入的负载电容。

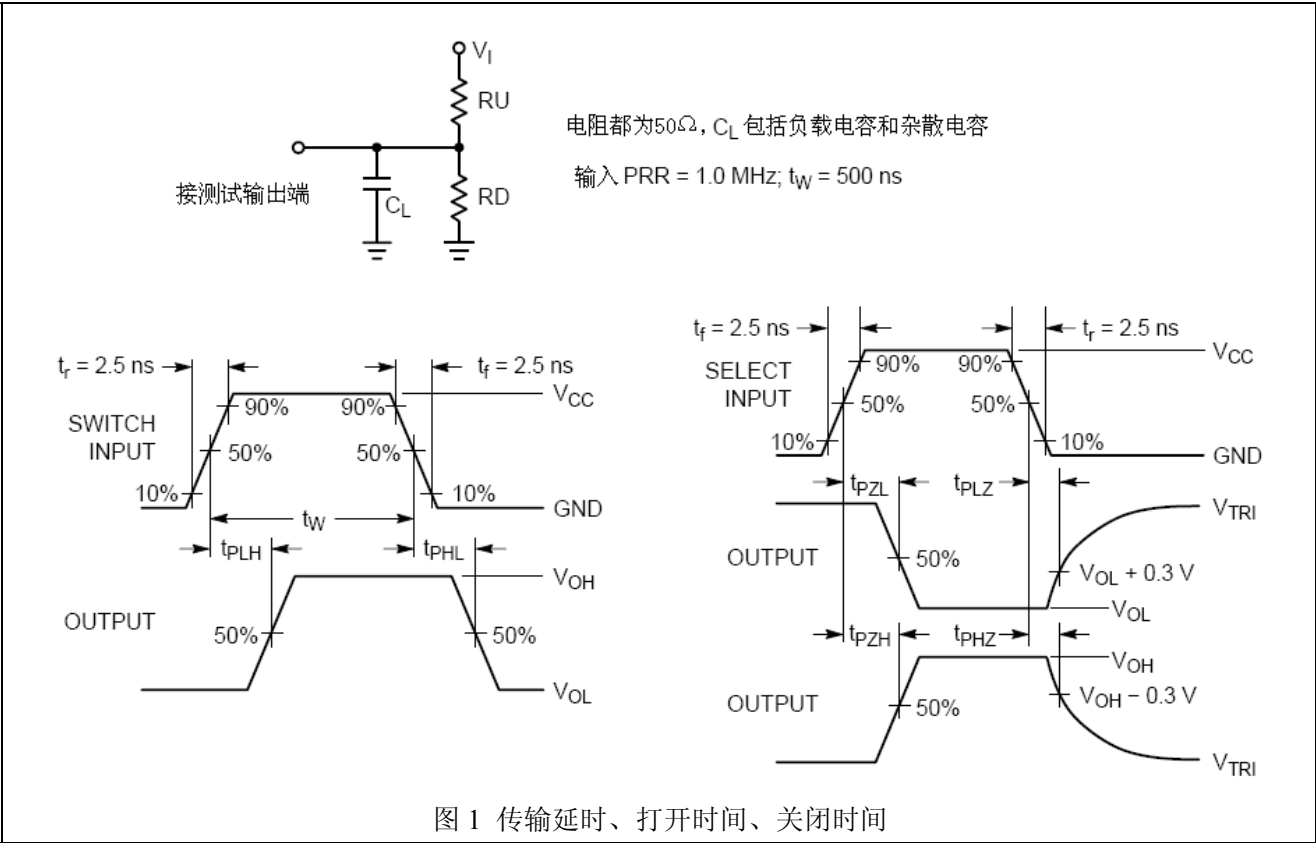




图 2 先断后开时间

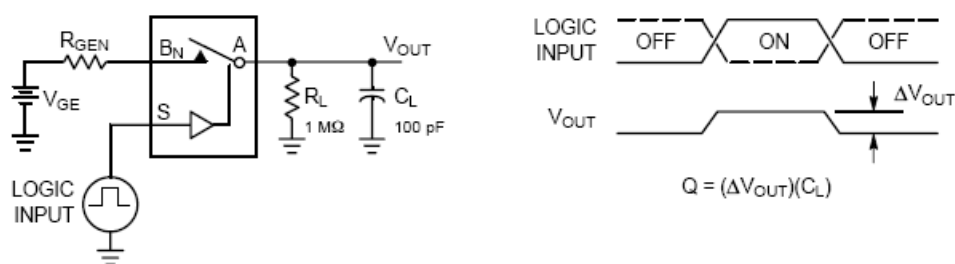


图 3 电荷注入测试

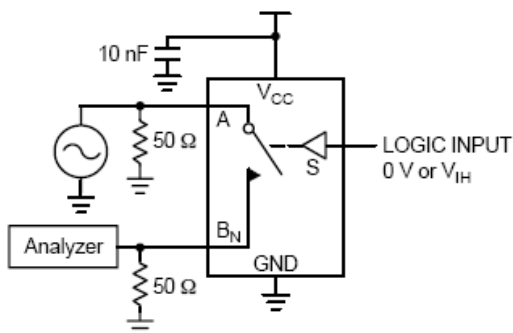


图 4 关闭隔离

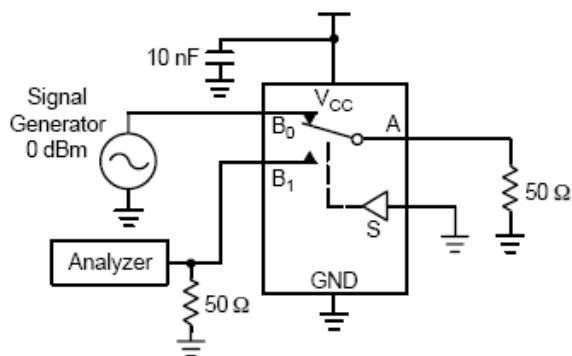


图 5 串扰

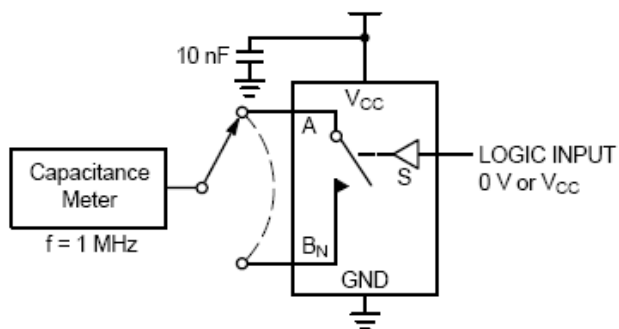


图 6 通道关闭时的输出电容

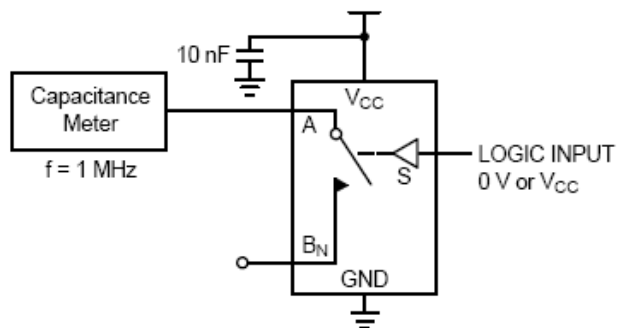


图 7 通道打开时的输出电容

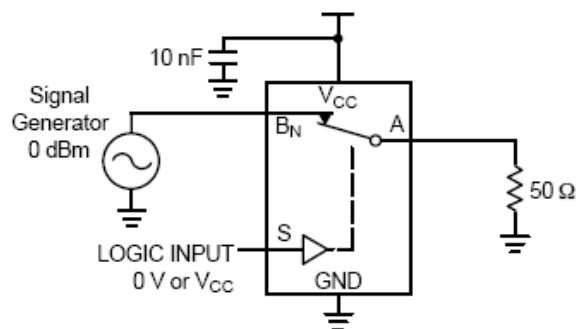
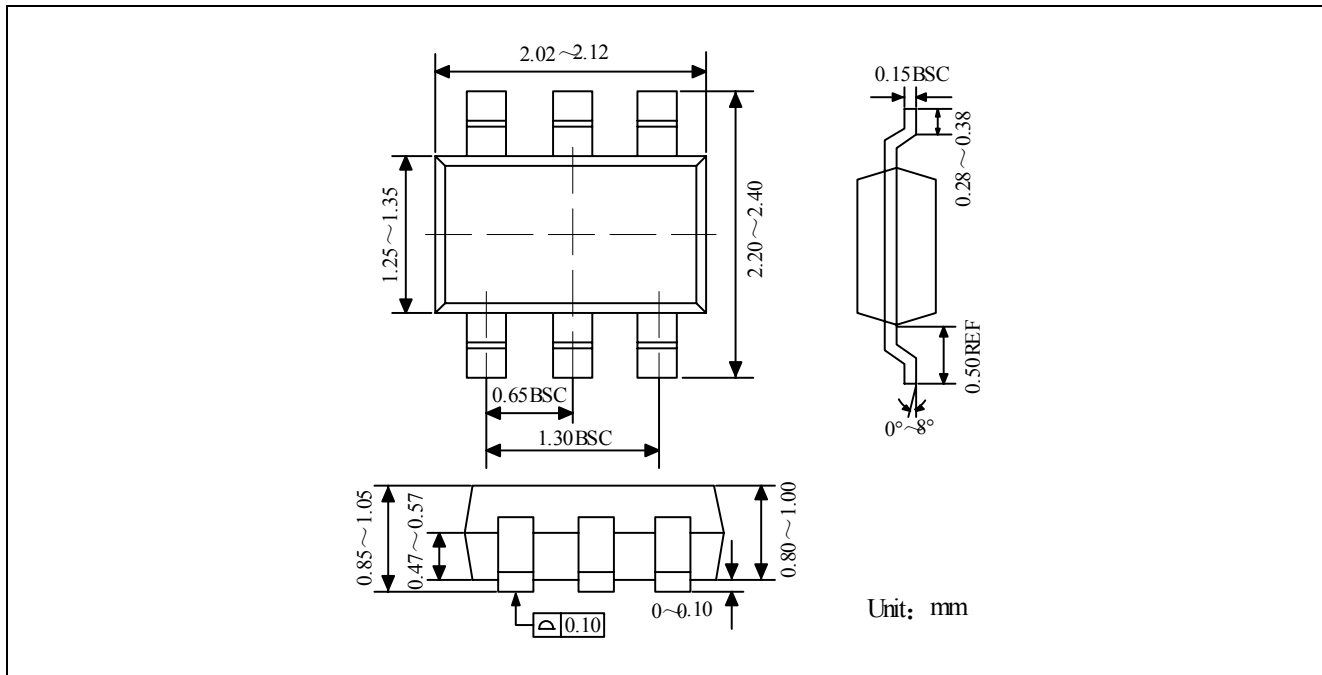


图 8 带宽

## 封装尺寸

SC70-6



## DFN6

